

數位醫材跨域整合發展推動計畫

適用對象 | 依中華民國公司法設立之本國公司為主，且無重大不良之信用紀錄

服務內容 | 開發數位醫療、醫療器材關鍵材料、元件與模組，製程優化及產品升級

輔導申請

高值與數位醫材技術開發輔導，意者請掃描QR code，下載提案檔案格式，填寫回傳。

提出申請

內部審查

外部審查

計畫研提

簽約撥款

輔導內容

✓ **以大帶小**方式，ICT等異業/大廠 + 醫材廠商開發可應用於智慧醫材產品之「硬體與軟體」

✓ **軟硬並重**方式，使用臨床資料為來源，研發關鍵AI/大數據分析技術之「軟體」

受理期間

自公告日起至 **1月31日** 截止

輔導金額

補助款與自籌款比例為 **1:1**

以大帶小：補助款最高新台幣**200萬元/案**

軟硬並重：補助款最高新台幣**100萬元/案**



more

上市法規
診斷輔導

產品開發/
技術評估之
諮詢診斷

數位醫材
臨床驗證

國際行銷
場域建置

聯絡資訊 | 財團法人金屬工業研究發展中心

陳小姐

07-3513121#3341

- ◆ 診斷服務/客製諮詢
- ◆ 臨床試驗/上市申請
- ◆ 產業轉型/技術加值